This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP402203564A

PAT-NO: JP402203564A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02203564 A

TITLE: SILICON CARBIDE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: August 13, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME FUJII, YOSHIHISA SUZUKI, AKIRA FURUKAWA, MASAKI SHIGETA, MITSUHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHARP CORP

N/A

APPL-NO: JP01023484

APPL-DATE: January 31, 1989

INT-CL (IPC): H01L029/46; H01L029/784

US-CL-CURRENT: 257/754

ABSTRACT:

PURPOSE: To control arbitrarily and precisely the value or threshold voltage with excellent reproducibility by forming an electrode by using polycrystalline silicon carbide.

CONSTITUTION: On an Si single crystal substrate 1, a P-type β-SiC single crystal layer 2 and a silicon thermal oxide film 8 are formed; a gate electrode 4 composed of polycrystalline silicon carbide film is formed at a specified position on the silicon thermal oxide film 3. Thereby, the change of threshold voltage can be reduced. By adding a specified amount of impurity to a channel region, the polarity and the absolute value of the threshold voltage can be arbitrarily and precisely controlled with excellent reproducibility.

COPYRIGHT: (C)1990, JPO& Japio

05/12/2002, EAST Version: 1.03.0002

向日本国特許庁(JP)

00 特許出願公開

平2-203564 @ 公 開 特 許 公 報 (A)

®Int.Cl. 3

٠,

識別記号

@公開 平成2年(1990)8月13日

H 01 L 29/46 29/784

庁内整理番号 7638-5F F

> H 01 L 29/78 8422-5F 8422-5F

301 B

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

炭化珪素半導体装置 ❷発明の名称

> 颐 平1-23484 **6045**

顧 平1(1989)1月31日

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シヤーブ株式会社 井 伊発明 者 盔 内

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 彰 伊発 明 者 木

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 膀 紀 古 - 711 伊発 劈 君

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャーブ株式会社 光 杏 伊発 男 Ħ

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社 の出題人

弁理士 山本 秀策 70代 理 人

1. 発明の名称

炭化珪素半導体装置

2. 特許請求の範囲

1. 炭化珪素半導体層と、絶縁膜と、電極とか らなるNIS 構造を有する炭化珪素半導体装置であ ¬τ.

旅電艦が多結晶炭化珪素で形成されている。 炭 化庄島半導体整置。

3. 発明の評価な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、炭化珪素半導体装置、特にMIS 構造 を有する炭化珪素半導体質置に関する。

(従来の技術)

炭化珪素 (SiC)は広い業額帯幅(2.3~3.3eV) を有する半導体材料であって、熱的、化学的、機 彼的に極めて安定であり、放射維護衛にも強いと いう優れた特徴を持っている。また,炭化度常に おける電子の飽和移動速度は、珪素(Si)などの 他の半導体材料の場合に比べて大きい。一般に、

歴書のような従来の半導体材料を用いた半導体装 壁は、特に高温。高出力駆動。高周披動作。放射 急短射などの背面な条件下では使用が困難である。 使って、世化政業を用いた半導体装置は、このよ うな奇器な条件下でも使用し得る半導体装置とし ・て広範な分野での応用が期待されている。

しかしながら、大きな面積を有し、かつ高品質 の炭化珪素単結晶を、生産性を考慮した工業的規 植で安定に供給し得る結晶成長技術は確立されて いない。それゆえ、炭化珪素は、上流のような多 くの利点および可能性を有する半導体材料である にもかかわらず、その実用化が狙まれている。

従来、研究宣規模では、例えば昇華再結局法(レーリー法)で炭化珪素単結晶を収長させたり。 この方法で得られた逆化理業単結晶を基板として、 その上に気相成長法(CVD 法)や液相エピタキシ ャル成長法 (LPB 法) で炭化珪素単結晶をエピタ キシャル成長させることにより、半導体装置の試 作が可能なサイズの炭化珪素単結晶を得ている。 しかしながら、これらの方法では、得られた単結

品の面積が小さく、その寸法や思状を高標度に制 調することは困難である。また、炭化珪素が有す る結晶多形および不能物濃度の制御も容易ではない。

Э,

これらの問題点を解決するために、安価で入手の容易な産業単結晶基似上に、大きなで、面積を有する良質の世化産業単結晶を気相成長させる方法が開発されている(特開昭59-203799 号)。こに連邦を出れば、世化産業を気相成長させる市に進化することにより、得られた世化本語語における伝導型や不純物濃度を制御するとなり、では、この方法は、世上が可能品を用いた各種の半導体装置の開発に大きく賛献している。

現在、広く実用化されている半導体装置の中で、 注案を用いたNIS 構造の半導体装置(例えば、NIS 豊電界効果トランジスタ)は、特に重要な位置を 占めている。これに対し、延集に代えて炭化珪素 (特に、β型炭化珪素)を用いたNIS 型電界効果 トランジスタが開発されてきている。一般に、NIS

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、使来関発されてきた炭化珪素を用いたNIS 型電界効果トランジスタでは、ゲート電極の材料として多結晶珪素やアルミニウムが用いられてきた。従って、炭化珪素半導体層と、これらの材料からなるゲート電極との仕事関数差が大きく、各られた電界効果トランジスタの関値電圧の絶対値が大きくなると共に、その値自体を正

確に制御することが困難であった。

本発明は上記使来の問題点を解決するものであり、その目的とするところは、関値電圧の値を任意に、特定良く、かつ再現住良く制御することが可能なHIS 構造を有する炭化珪素半導体装置(例えば、HIS 型電評効果トランジスタ)を提供することにある。

(課題を解決するための手段および作用)

本発明は、炭化珪素半導体層と、絶縁度と、電 極からなるMS 構造を有する炭化珪素半導体装置 であって、炭電極が多結晶炭化珪素で形成されて おり、そのことにより上紀目的が達成される。

本処明の世化注意半導体装置(例えば、NIS型電界効果トランジスタ)においては、半導体層とゲート電腦との両方に世化注意が用いられる。従って、これらの間の仕事関散差による影響を抑え、関値電圧の変化を非常に小さくすることができる。しかも、チャンネル領域に、イオン注入技術などを用いて所定量の不純物を部加することにより、関値電圧の正負および絶対値を任意に、精度良く

かつ再現住会く制御することができる。しかも、 本類別の炭化建業半導体装置は、電極として多結 品建業を用いた従来の建業半導体装置と全く同様 の工程で製造し得る。従って、例えば電界効果ト ランジスタにおけるソース領域およびドレイン領 域を自己整合的に形成し得るというような従来の 製造工程の長所を活かすこともできる。

BIS 構造における電極を構成する上記を結晶性 化珪素は、例えばCVD 法。プラズマCVD 法。スパッタリング法、電子ピーム蓄着法などの方法を用いて形成される。

また、上記の絶縁膜としては、シリコン酸化膜やシリコン窒化膜などが用いられる。特に、シリコン無酸化膜は、優れた電気的特性を有するので肝ましい。なお、絶縁膜として酸化膜を用いた場合には、一般に「NIS 構造」に代えて「NOS 構造」という用語が使用される。

本発明の炭化症素半導体装置では、 ¥15 構造に おける電極として多結晶炭化珪素を用いているた め、抜電極の上に配線用の層を設けなければなら ない。このような配益層に用いる材料としては、アルミニウム、タングステン、モリブアン、白金などの金銭またはシリナイド、あるいはこれらの材料からなる機関体が挙げられる。

(実施例)

について世界する。

.

以下に本発明の実施例について説明する。 本実施例では、p型数化注意を用いたnチャン ネル反転型のNOS 型電界効果トランジスタの場合

ます。第1 図のに示すように、気相収長法(CVD 法)により、Si単結基基板 1 上に、アルミニウムをドープした p 型 B ー SiC 単結晶層 2 (厚さ10 μm) を成長させた。原料がスとしては、シラン(SiHa)およびプロパン(CoHa)を用いた。また、基板組度は1350でであった。ここでは、p 型の不純物材料としてトリメチルアルミニウム(TNA)を用い、SiC 単結晶の成長時に所定量のTNA がスを反応管中に導入することにより、5×10 1 cm - m のキャリア濃度を有する p 型 B ー SiC 単結晶層 2 を尋た。次いで、このp 型 B ー SiC 単結晶層 2 上に、微

業雰囲気中、1100でにて3時間の熱酸化を行なうことにより、ショコン熱酸化膜3(厚さ50mm)を 形成した。そして、第2型(内に示すように、ショコン熱酸化膜3上の所定位置に、プラズマCVO 法 を用いたリフトオフ法により、多結晶炭化珪素膜 (厚さ200 mm)からなるゲート電極4を形成した。 原料ガスとしては、シラン(SiR。) およびメタン (CH。)を用いた。また、基板温度は800 でであった。ここでは、多結晶炭化珪素膜の成長時に所定量のホスフィン(PH。)を原料ガスに添加することにより、5×10⁻⁸0・mmの低低抗率を有する多結 品炭化珪素膜を得た。

次いで、ホトレジスト協議を全面に塗布し、ホトリングラフィによって所定のパターンのホトレジスト層 8 を設けた後、エッチングにより、ゲート領域(長さ10μm)を形成した。引き続いて、窒素イオンを住入することにより、第1回仰に示すようなn型のソース領域5 およびドレイン領域6 を形成した。窒素イオンの住入量は3 × 10¹⁴ cm⁻¹⁸ であった。ホトレジスト層 8 を除去した後、アル

ゴン雰囲気中、1100℃にて30分間の熱処理を行う ことにより、窒素イオンを住入したソース領域5 およびドレイン領域8を低低抗化した。そして、 ゲート電価4、ソース領域、およびドレイン領域 にアルミニウムを基準することにより配数層7を 形成し、第1団(A)に示すようなβーSiCを用いた nチャンネル反転型のNOS型電界効果トランジス タを得た。

このようにして得られたNOS 型電界効果トラン リスタのゲート容量ーゲート電圧特性 (C - V 特性) を測定したところ、第2回の実績で表される ように、0.9 Vという低い関値電圧を示した。

比較のために、ゲート電極 4 として多結晶珪素を用いること以外は上記と同様にして、n チャンネル反転型のNOS 型電界効果トランジスタを作製した。このような従来のNOS 型電界効果トランジスタは、第 2 図の点値で表されるように、1.7 Vという声い関値電圧を示した。

このように、本実施例のNOS 夏電界効果トランジスタは、ゲート電極として、半導体層と同様に

故化珪素を用いているため。これらの間の仕事関 散数が小さく、その影響を最小限に抑え得ること がわかった。

また、上記の炭化珪素を用いた IIDS 型電界効果トランジスタのチャンネル領域へ窒素イオンまたはホウ素イオンを住入することによって、関値電圧がどのように変化するかを関べたところ、第3 団に示すように、住入イオンの種類と、イオン住入量とを選択することにより、関値電圧の符号および絶対値を任意に、特定を良く、かつ等現住良く試御し得ることがわかった。

(発明の効果)

本発明によれば、関値電圧の符号および絶対値を任意に、特度及くかつ再現性及く制御することが可能な世化珪素半導体装置(例えば、NIS型電界効果トランジスタ)が得られる。このような世化珪素半導体装置は、様々な分野への応用が期待され、特に珪素などの従来の半導体材料では実現が不可能な、高温、高出力医助、高周波動作、放射線照射などの通路な条件下でも使用し得る半導

体装置として実用化され降る。

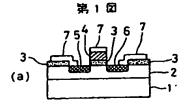
4. 図面の簡単な説明

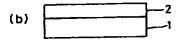
第1回(a) は本発明の世化建業半導体製置の一実施研である前05 型電界効果トランジスタの新面図。 第1回四〜(4) は底105 型電界効果トランジスタの製造工程を説明するための新面図。第2回は底105型電界効果トランジスタ(実施)と、ゲート電極として多結品建業を用いた従来のNOS型電界効果とランジスタ(点液)とにおけるゲート容量ーゲート電圧等性を装置の一実施研である前05型電界が出来トランジスタにおけるチャンネル領域へのイオン注入量と関値電圧との関係を表すグラフ図である。

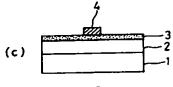
1 …Si早結品基板、2 …p型 B — SiC 早結品層、 3 … シリコン熱酸化族、4 …ゲート電極、5 …ソ ース領域、6 …ドレイン領域、1 …AI配準層。

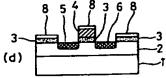
日上

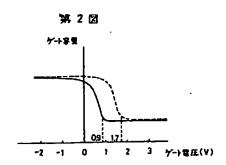
出職人 シャープ株式会社 代理人 弁理士 山本芳策











第3図

